PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

Patent Number:

JP10177178

Publication date:

1998-06-30

Inventor(s):

MIYATA SHINICHI:: TANAKA YOSHINORI:: YAMAZAKI

Applicant(s):

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Application

JP19960336187 19961217

Priority Number(s):

iPC Classification: G02F1/1341

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To decrease the reaction between amines and a liquid crystal having dielectric anisotropy and to decrease display defects by adding a process for temporarily hardening a sealing material by irradiation with energy prior to a process to drop a liquid crystal. SOLUTION: A sealing material 2 comprising an acryl resin material is printed on a glass substrate 1 with an ITO electrode being a transparent electrode. The sealing material 2 is temporarily hardened by irradiation with IR rays 3 as the energy for irradiation, and then a liquid crystal material 4 having dielectric anisotropy is dropped onto the area surrounded by the temporarily hardened sealing material. After laminating, the sealing material 2 is again completely hardened by irradiation of energy 6. In the obtd. liquid crystal display element, amines in the sealing material 2 are decreased to a half amt. and the reaction with the liquid crystal 4 is decreased by half because the sealing material 2 is temporarily processed when the liquid crystal 4 is dropped, and therefore, display defects can be decreased.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19) 日本四特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開。參等

特開平10-177178

(43)公開日 平成10年(1998) 6 月30日

(51) l.st.CL*

교의교육

F!

G02F 1/1341

G 9 2 F 1/1341

密述対求 未対求 請求項の数5 ○L (全 4 頁)

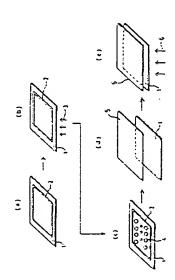
(21)出顧委号	特顧平9-336187	(71)出題人 000005821
		松下電體產業株式会社
(22)出顧日	平成8年(1996)12月17日	大坂用門其市大学門其1006署地
		(72) 完明者 含田 慎一
		大阪府門真市大学門實1006委地 恐下電器
		武器抹式会社内
		(72) 発明者 田中 近元
		大阪府門真市大学門真1006季始。後下電器
		至主族文章社内
		(72)発明者 山崎 敦
		大阪府門其市大学門員1006等地 後下電器
		至主族式会社内
		(74) 代理人 并建士 森本 瑞弘
		(14/10±1/1 // // // // // // // // // // // //

(54) 【発明の名称】 資昌豊示宗子の製造方法

(57)(英约)

(課題) 対止シール材中のアミンと液晶の化学反応を 減少させ表示不良を軽減させる液晶表示電子の製造方法 を提供することを目的とする。

【解決手段】 工程(a)では基板(の片面に新養量の 対止シール材2を印刷し、工程(b)では対止シール材 2を照射エネルギー3により仮現化する。工程(c)で は仮現化した対止シール対2により国当れた範囲に結合 具方性を育する連島+を適下する。工程(d)では利の 最級5を貼り合わせて、工程(e)では照射エネルギー 3とは別の照射エネルギー6により訂止シール対2を再 現化させる。



(持計請求の毎回)

【請求項1】 2枚の基板の間に液晶を対人するに段 お材ニネルギーにより仮硬化し、前記仮硬化した対止シ **ール目により囲まれた範囲に液晶を調下した後、仮現化** した前記封止シール材の上に別の基板を設置し、その役 に前記封加シール材を再硬化させる液晶表示第子の製造 方法。

(請求項2] 対止シール対心仮硬化させる超射エネル 記載の液晶表示電子の製造方法。

【請求項3】 計止シール計を収現化させる照射エネル ギーとして、赤外根を用いることを待改とする語示項1 記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項4】 為硬化性樹脂と紫外線硬化性前間とを提 合した対止シール材を用いることを特徴とする語求項! ~3のいずれか1項記載の液晶表示電子の製造方法。

【語求項5】 為硬化性樹脂と常外機硬化性制脂とを浸 合した対止シール材を使用し、仮提化には紫外線と赤外 線のうちのどちらか一方を照射し、真硬化には他方を超 20 計することを特徴とする請求項1記載の液晶表示素子の 对适方后。

【発明の詳細な説明】

[1000]

(発明の属する技術分野) 本会明は、液晶表示電子の基 造方法に関するものである。.

[0002]

【従来の技術】従来より、液晶表示第三の大容量化、声 送応答化、大量生産化へ向けての開発が進んでおり、近 法の開発がなされている。

【りり(13】液晶表示景子は一対の各板間に栽密な量の 液晶を対入させることが必要であるが、その製造方法の 一つとして海下注と呼ばれる工法がある(特別紹62~ 39025号公報),

〔0004〕 施下法は設置な量の液晶を封入するために 一方の基板にあらかじめ必要最小限の液晶を資下し、そ れをもう一方の毛質と其空中で限り合わせることによっ て訂入させる工法である。

(0005)このような調下法は図2に示す様に 対止 40 シール材印刷工程(a)で、基板1の上に対止シール材 2 年所定の形に印刷し、次の液晶滴下工程(1)で、前 記封止シール計2で囲まれた範囲内に必要量の液晶 4 を 海下する。そして貼り合わせ工程(c)で、前記液晶4 を訂入するように別の基板3を貼り合わせ、対止シール 工程(d)で照射エネルギー6により前起シール社を熱 ほ化させるようになっている。

【0006】この海下症は液晶表示第三の排放性性が必 要最小級の重で作業することができ、かつ各工程間の工 見時間が非常に短時間で済むという特徴がある。

(0007]

【毎明が解決しようとする課題】対止シール材でには現 化促進剤としてアミンが含有されている。従って 従来 の技術では対止シール材でで基板1に印刷した対止シー ル打印刷工程(3)の直径に、液晶調下工程(5)を行 うため、滴下された液晶はと対止シール内のアミンが化 学校応をおこして表示不良を起こす美田の一つとなって bisc.

【0003】本発明に前記問題点を解決し、表示品位の ギーとして、紫外根を用いることを特徴とする語味項(+ 10 良い液晶表示電子が得られる液晶表示電子の製造方法を 提供することを目的とする。

(00001

【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示語子の 製造方法は、液晶滴下工程の前に対止シール材にエネル ギー照射をして、対止シール材の仮硬化工程を行うこと

【0010】この本会明によると、仮硬化加工により、 対止シール材のアミンの含有量が減るため、液晶が減下 されても反応が抑えられ、その結果、液晶表示器子の表 示不良を軽減させることが可能となる。

(00111

【発明の実施の形態】 請求項 1 記載の液晶表示器子の製 造方法は、2枚の基板の間に液晶を封入するに際し、基 坂に封止シール社を印刷し、この封止シール材を照射エ ネルギーにより仮現化し、前記仮現化した対止シール材 により囲まれた範囲に液晶を満下した後、収硬化した前 記封止シール社の上に別の書板を載置して新記封止シー ル材を硬化させることを特徴とする。

【0012】この構成によると、対止シール材は仮硬化 年では、高精細かつ表示品位を実現させるための製造方。30。加工が施されているため對止シール内のアミン含有豊か 減少し、液晶を減下しても液晶と対止シール内のアミン の反応を抑えることができ、表示不良の軽減が図れる。 【10013】請求項2、請求項3記載の液晶表示第子の 製造方法は、請求項目記載の封止シール材仮現化工程に おいて、対止シール材を仮硬化させる照射エネルギーと して、具体的には紫外線または赤外線を用いることを持 姓とする。

> 【()() 1 4 】 請求項 4 記載の液晶表示電子の製造方法 は、熱硬化性樹脂と紫外線硬化性樹脂とを混合した対人 シール材を用いることを特徴とする。請求項方記載の液 品表示素子の製造方法は、高硬化性樹脂と燃外線硬化性 制體とを混合した対人シール材を使用し、仮現化させる 際には簡外視または赤外線のどちらか一方を照射し、再 硬化させる際には心方を照射することを特徴とする。

【0015】この構成によると、対人シール材の仮硬化 **通程において、照射エネルギーとして赤外根を用いた場** 合には熱硬化性掛けのみが硬化し、照射エネルギーとし て、常外級を用いた場合には、常外領硬化性制能のみが 現化する。従って、仮現化加工を施すと、対人シール材 50 の半量が硬化し 残りの半量は後の封止シール対硬化工

投においても度者機能を育する対比シール材となる。 【0016】以下本発明の実施の形態について図しを挙 だしつつお明する。

(美知の形態1) 図1は二発明の液晶表示電子の製造方 法を示し、(3)に示す対比シール対印刷工程では、ガ ラス宮坂(に対止シール計2を所長の両頭に建市する。 【0017】(5)に示す対正シール対収現化工程で

は、短針エネルデー3を描して前記計止シール計2の表 団上の仮現化を行い、対止シール村2のアミンの含有料 を減少させる。すなわち、没の貼り合わせ工程(d)で 10 の活品対人を表好に行える様にするため、対止シール材 全てを現化させるものであってはならない。この照針エ ネルギー3は対止シール対表面上の硬化を行うものであ nazu.

(0013] (c) に示す液晶滴下工程では、解記仮説 化加工された対比シール社でにより国まれた部分に液晶 4が減下される。仮硬化加工された対止シール社会はア ミン含有量が減っているため、減下された液晶斗との反 広は発展される.

(0019)(d)に示す貼り合わせ工程では、液晶4 20 粘とが混合されているため、対止シール材仮硬化工程 が適下されたガラス基板しに別のガラス基板をが貼り台 わされるが、対止シール材でには、スペーサーとして作 用する粒径の粒子が複雑されているためガラス菩抜しと ガラス三板5が枝触することはない。

(00201 (e)の封止シール材硬化工程では、 吾び エネルギー照射6が行われ、対止シール仮硬化工程 (5)で仮硬化された対止シール材2が完全に硬化され

る。その結果ガラス基板!とガラス基板5が接着され、 液晶4が完全に対入される。

【0021】次に本発明の具体例を説明する。

(実施例1) 透明常径である I T O 電節付きのガラス基 坂」に、アクリル系帯路計科を対止シール材でとして対 止シール材印刷工程(a) も行った。この対止シール材 2には、為硬化性制度が混合されている。

【0.022】次に対止シール材2を仮観化させるため に、対止シール社2の印刷されたガラス番板1を、20 ()でに保たれた医師された硬化炉に3分間入れて、赤外 段を照射エネルギー3として対止シール材仮現化工程 (カ)を行った。

(0023】その後、前記仮設化加工された対止シール 40 付2で囲まれた部分に、誘電具方性を再する液晶計4 (チッツ株式会社製)を加下して液晶加下工程 (c) を デった

(0024) そして、貼り合わせ工程(d) を裏箱の徒 に、対止シール対談化工程(3)では、再び熱胆料によ り対止シール対2を完全に硬化させた。得られた液晶表 示希子は、液晶4を減下する段には対止シール社2が仮 加工されているため、対止シール材2の中のアミンが半 減し成品すどの反応が半減して、表示不良を軽減するこ こかてさた。

【3025】前記対止シール材限化工程(き)は、対止 シール材でを完全に現化させるものであればよいが、例 えば (2.0 ℃に保たれた密閉された硬化炉に半日から一 三人れておくというものがある。

【D 0 2 6 】 (実施房2) 透明常経である I T O 成紙付 さのガラス基板(に、アナリル深端原行体を対止シール 材2 とし封正シール材印刷工程(a)を行った。この封 正シール村でには為硬化性問題と端外線硬化性問題とが 混合されたものを用いた。

【10027】次に対正シール材でを返頭化させらため に 一点長が350mmでもm型の業外線ランプを用い て、対止シール対2の印刷されたガラス基板1と30c inの距離をおいて無外接照射する対比シール材度硬化工 程(う)を行った。

【0023】その後は、(英雄例1)と同様にして液晶 海下工程 (c) 、貼り合わせ工程 (d) 。対止シール材 ほ化工程(e)を行った。このような構成によっても、 液晶表示景子の表示不具を軽減することができた。ま た。訂正シール計2には高硬化性問題と常外級硬化性樹

(う)で崇外域を超射すると端外根硬化性部級のみが硬 化するため、液硬化加工の時間を考慮しなくても容易に 対止シール材2の表面のみを硬化できた。

(3023] (実施例3) (実施例2)の対止シール材 仮硬化工程(5)において、型外接照射を行う代わり に、波長が1200ヵmで50m型の赤外根ランプを用 いて、対止シール材の印刷されたガラス基板1と30c inの距離をおいて、赤外線照射を行った。

【0.0.3.0】このような構成によっても、液晶表示素子 20 の表示不良を軽減することができ、液硬化加工の時間を 考望しなくても容易に対止シール材2の表面のみを硬化 T372

【0031】上述のように、(実施選2)及び(実施研 3)では、赤外線によるニネルギー照射を行った場合に は、為硬化性当時のみが硬化して際外角硬化性問賠は硬 化しない。逆に禁外機によるエネルギー照射を行った場 合には、紫外線硬化工制器のみが現化して熱硬化性制器 は硬化しない.

[0032]

(発明の効果)以上のように本発明によると、液晶菌下 工程の前にエネルギー設計による対比シール材度硬化工 規を付加することで、対止シール内のアミン合有量を減 少できる。従って、対止シール内のアミンと誘奪異方性 を持つ液晶との反応を軽減させることができ、表示不良 を軽減させることができる。

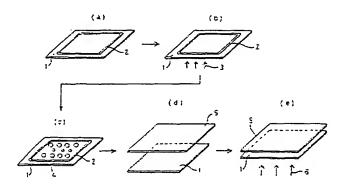
【3033】また前記対止シール材として、熱硬化性樹 語と無外接硬化性制體とを混合した対止シール対を用い ることで、仮観化加工が容易になる。さらにこのような 対止シール材を用いる際に、仮説化過程と硬化過程の規 50 射エネルギーを異なるものとすることで、斑射時間を考

特別平10-177173

温せずに対此シール材の半量を現化させることができ カラス菩提 対止シール材 【四面の簡単な説明】 招射エニルギー 【団()本発明の実施の形態を示す液晶表示素干製造方 面下液品 伝の工程図 (四2) 従孫の改品表示ポー製造方法の工程図 ガラス言夜 お射エネルボー (声号の説明)

(B) []

(4)



(**32**)

